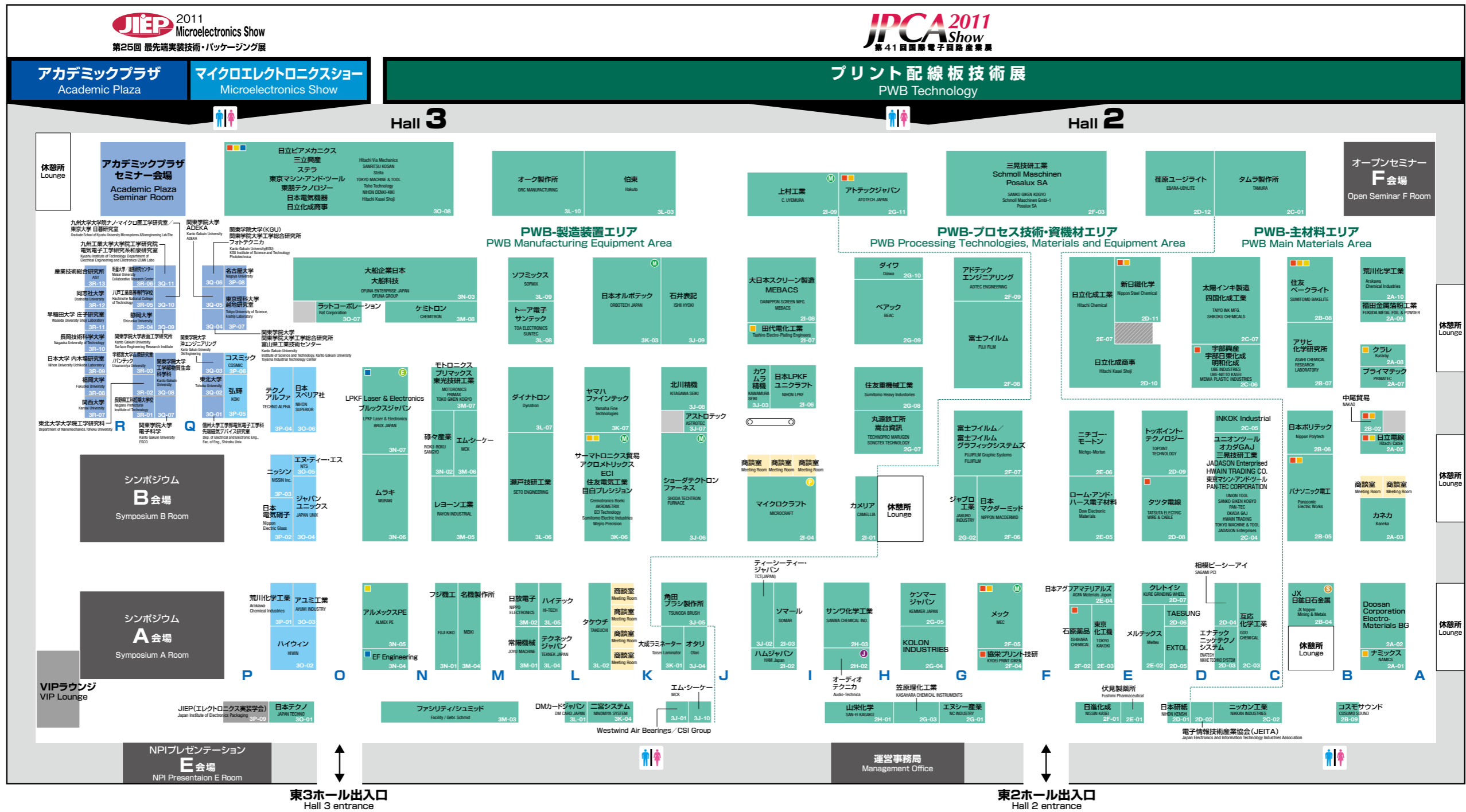


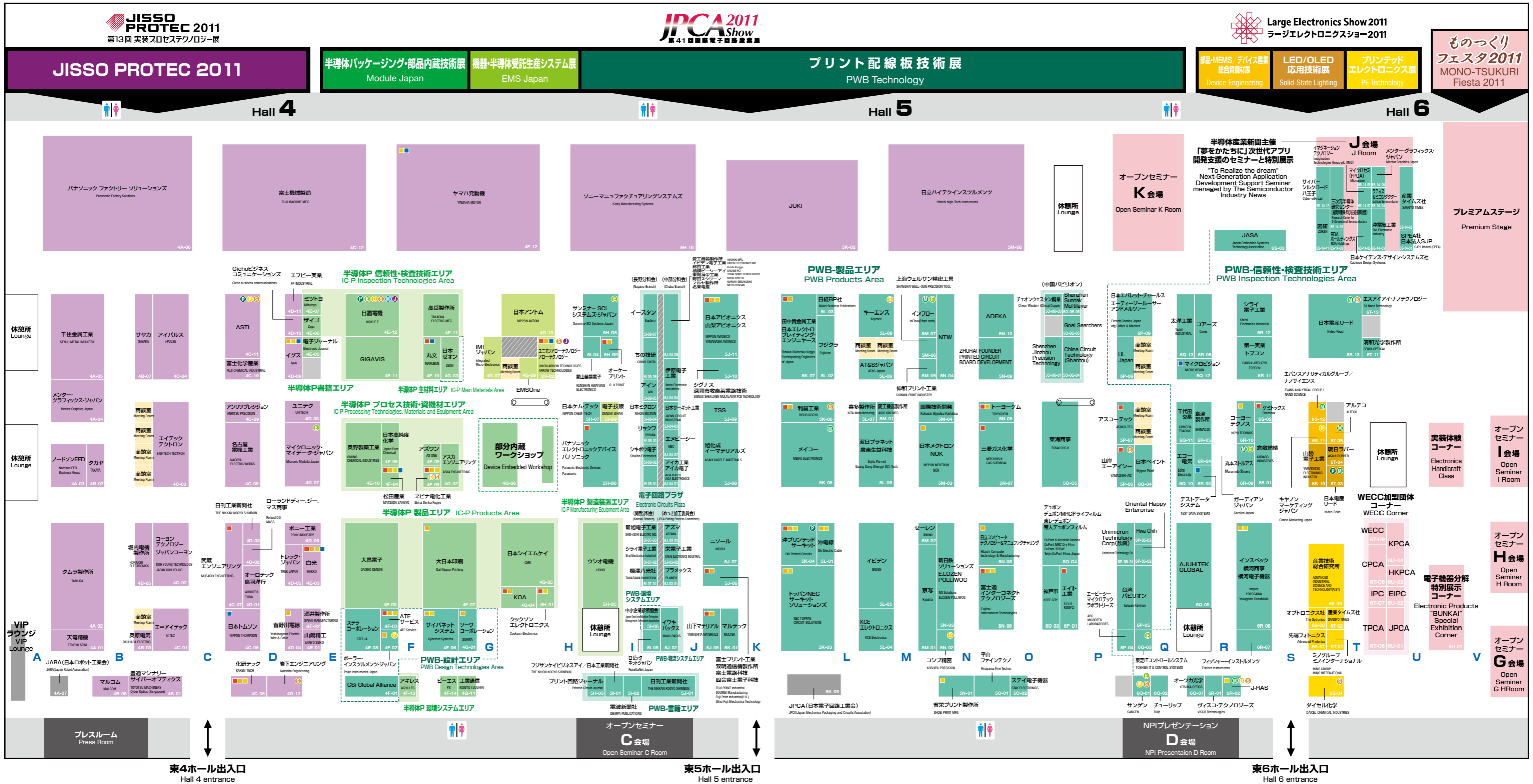
# 会場案内図 (東2・3ホール) Floor Map (East Hall 2・3)



サブ出展  
 P: 2011 プリント配線板技術展 M: 2011 半導体パッケージング・部品内蔵技術展 E: 2011 機器・半導体受託生産システム展 P: 2011 プリントエレクトロニクス展  
 U: 2011 部品・MEMS/デバイス産業総合振興材展 S: 2011 LED/OLED 応用技術展 M: マイクロエレクトロニクスショー I: 実装プロセステクノロジー展  
 Sub Exhibition  
 P: PWB Technology 2011 M: Module Japan 2011 E: EMS Japan 2011 P: PE Technology 2011  
 U: Device Engineering 2011 S: Solid-State Lighting 2011 M: 2011 Microelectronics Show I: JISSO PROTEC 2011

機能別技術  
 ■: 高放熱対策 ■: 通信・高速高周波 ■: 電源・パワーマネジメント ■: アプリケーション駆動制御  
**Functional Technologies**  
 ■: Thermal Management Technologies ■: Noise Reduction Technology on High-speed/High-frequency ■: Power Management Technology ■: Application Drive Control Technologies

# 会場案内図 (東4・5・6ホール) Floor Map (East Hall 4・5・6)



**サブ出展**  
 P: 2011 プリント配線板技術展 | M: 2011 半導体パッケージング・部品内蔵技術展 | E: 2011 機器・半導体受託生産システム展 | S: 2011 プリントエレクトロニクス展  
 D: 2011 部品・MEMS/デバイス産業総合資機材展 | L: 2011 LED/OLED 応用技術展 | H: マイクロエレクトロニクスショー | A: 実装プロセステクノロジー展

**Sub Exhibition**  
 P: PWB Technology 2011 | M: Module Japan 2011 | E: EMS Japan 2011 | S: PE Technology 2011  
 D: Device Engineering 2011 | L: Solid-State Lighting 2011 | H: 2011 Microelectronics Show | A: JISSO PROTEC 2011

**機能別技術**  
 ■ 高放熱対策 ■ 通信・高速高周波 ■ 電源・パワーマネジメント ■ アプリケーション駆動制御

**Functional Technologies**  
 ■ Thermal Management Technologies ■ Noise Reduction Technology on High-speed/High-frequency ■ Power Management Technology ■ Application Drive Control Technologies